

降压型、准谐振式 LED 驱动开关器

主要特点

- 内部集成高压 500V MOSFET
- 准谐振工作模式提高系统效率
- ±4% 恒流精度
- 超低工作电流
- 无辅助绕组设计
- 集成式高压电流源提高启动速度
- 集成式线电压补偿优化调整率
- 集成式过热功率补偿
- 内部保护功能:
 - LED 短路保护
 - 芯片过热保护
 - 逐周期电流限制
 - 前沿消隐
 - 脚位悬空保护
 - VDD 脚欠压保护
- 封装类型 SOP-8

产品描述

DP9128是一款内部高度集成的降压型准谐振 式LED恒流驱动开关器。

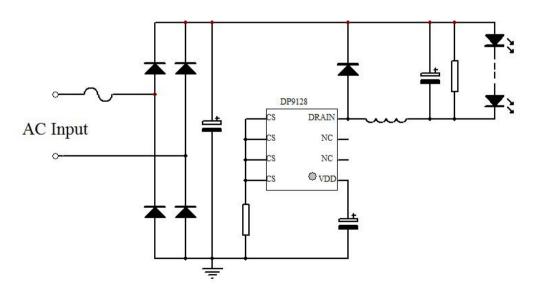
在同一个晶圆上, DP9128集成有高压功率 MOSFET和控制器。此外,芯片还集成有高压 启动电路和无需辅助绕组的电感电流过零检测 电路,利用此功能系统工作在准谐振模式下并且 最大程度地简化系统的设计。

DP9128集成有完备的保护功能以保障系统安 全可靠的运行,如VDD欠压保护功能、逐周期 电流限制、过热保护、LED短路保护等。

应用

- LED 日光灯
- LED 球泡灯
- LED 面板灯
- 其它 LED 照明等等

典型应用图



注: 以上线路及参数仅供参考,实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 输出参数表

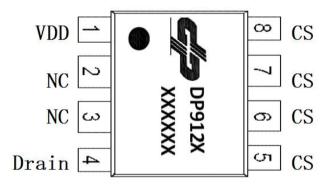


符号	参数	参数范围	单位
LED1	输出LED电流 @ Vout=120V (输入电压175V~265V)	150	mA
LED2	输出LED电流 @ Vout=72V (输入电压85V~265V)	180	mA
LED3	输出LED电流 @ Vout=36V (输入电压85V~265V)	220	mA
VLED min	最小负载LED电压	>15	V

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装
DP9128	SOP-8	- 40℃到 105℃	编带 4000 只 / 盘

丝印说明



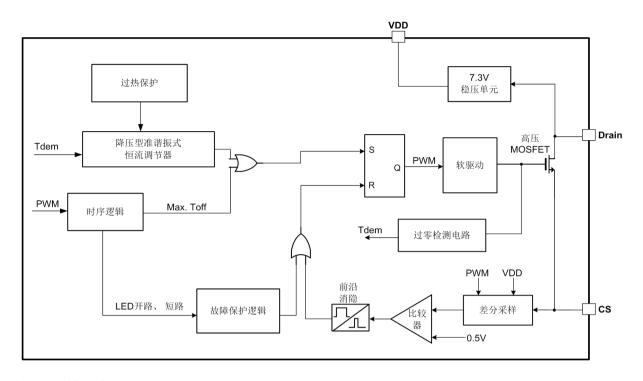
说明: DPXXXX为产品品名. XXXXXX第一个X代表年份最后一位,例2014即4,第二个X代表月份,用A-L 12个字母表示,第三四个X代表日,01-31表示,最后两个X代表晶圆批号代码(晶圆代码从01依次往下顺)

管脚描述

管脚号(SOP8)	管脚名称	描述
2、3	NC	空脚
1	VDD	芯片电源。
4	Drain	内部高压 MOS 的漏端。
5、6、7、8	CS	芯片地兼电流采样端。



芯片内部模块图



极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
VDD 直流供电电压	8.5	V
Drain 管脚	-0.3 to 500	V
封装热阻结到环境(SOP-8)	165	°C/W
封装热阻结到环境(TO-92)	170	°C/W
封装热阻结到环境(SOT23-3L)	260	°C/W
封装热阻结到环境(SOT-223)	105	°C/W
芯片工作结温	175	${\mathbb C}$
储藏温度	-65 to 150	${\mathbb C}$
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	${\mathbb C}$
ESD 能力 (人体模型)	3	kV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
适宜工作环境温度	-40 to 85	$^{\circ}$



电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25 ℃)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电部分(VI	DD 管脚)					
I _{VDD_ST}	启动电流	VDD=6.5V		700		uA
I _{VDD_Op}	工作电流			140	260	uA
V_{DD_Op}	VDD 正常工作电压		6.8	7.3	7.8	V
V_{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			5.3		V
时序部分		·	<u>'</u>			1
T _{on_max}	最长导通时间			32		us
$T_{\text{off_min}}$	最短关断时间			2.5		us
$T_{\text{off_max}}$	最长关断时间			300		us
$T_{\text{dem_OVP}}$	关断时间 OVP 触发阈值			5		us
电流采样部分	分 (CS 管脚)	,	<u>'</u>			
T _{LEB}	电流采样前沿消隐时间			500		ns
$V_{cs(max)}$	峰值电流基准		490	500	510	mV
T _{D_OCP}	过流检测延时			100		ns
过热保护部分	⇔		1	I	1	I
T_{SD}	过热保护阈值	(备注 3)		165		$^{\circ}$ C
高压 MOSF	 ET 部分 (Drain 管脚)	1	1	1	1	1
V_{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		500			V
R _{dson}	导通阻抗	I(Drain)=50mA		10		ohm

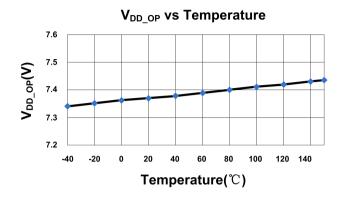
备注1:超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下,器件可能无法正常工作,所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下,可能会影响器件的可靠性。

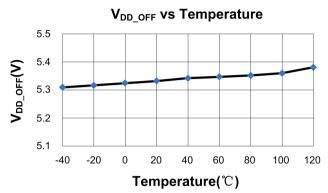
备注2: 在超出以上参数的条件下,无法保障芯片的正常运行。

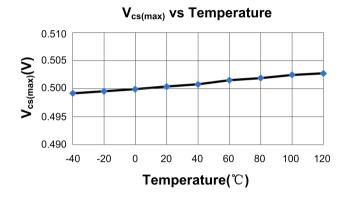
备注3: 参数取决于实际设计,在批量生产时进行功能性测试。

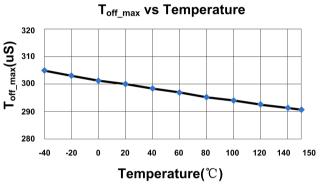


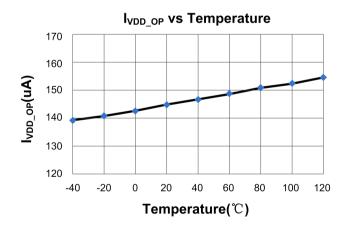
参数特性曲线













应用信息

DP9128 是一款内部高度集成的降压型准谐振 式LED 恒流驱动开关器。内部集成的高精度恒 流控制电路和完备的保护功能使其适用于 LED 照明的应用中。

7.3V 稳压器

在 DP9128 芯片内部,只要当内部高压 MOSFET 关断时, 7.3V 的稳压器就会从芯片的 Drain 管脚端抽取一定的电流给 VDD 电容充电 至 7.3V: 再当内部高压 MOSFET 导通的时候, 7.3V 稳压器则停止工作而芯片靠 VDD 电容提 供供电以正常运行。由于芯片的工作电流超低, 所以利用从芯片 Drain 管脚抽取的电流足以使 其连续稳定地工作。通常情况下,建议使用 1uF 的 VDD 电容用以滤除高频噪声和作为芯片供 电。

超低的工作电流

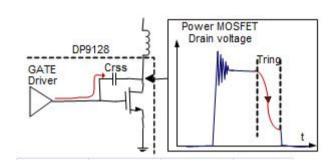
DP9128 的工作电流典型值为 140uA。如此低 的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求, 同时也可以帮助系统获得更高的效率。

电流过零检测 (无需辅助绕组)

为保证系统工作在准谐振模式下, DP9128 利用 检测流经内部高压 MOSFET 漏极和门极间寄 生的米勒电容 Crss 的放电电流实现电流过零点 的检测。

当电感电流续流到零后,电感和高压 MOSFET 的输出电容开始谐振过程。此过程中 MOSFET

的 Drain 端电压开始下降,同时会有一由地到 MOSFET Drain 端的负向电流流经 Crss 电容。 反之, 当 MOFET 关断 Drain 端电压上升时, 会有一正向电流流经 Crss 电容。



恒流控制

系统工作在降压型准谐振模式下,每个开关周 期里芯片保持恒定的峰值电流关断, 当电感电 流到零时再开始新的开关周期导通。 利用此工 作原理,可以获得高精度的恒流控制和较高的 系统效率。

平均输出的 LED 电流计算公式:

$$I_{\text{Buck_CC_OUT}}(\text{mA}) \cong \frac{1}{2} \times \frac{500\text{mV}}{\text{Res}(\Omega)}$$

其中:

Rcs---连接于芯片 CS 管脚和输入整流桥直流输 出负端之间的采样电阻。

最长和最短关断时间

为了避免当 MOSFET 关断时由线路中寄生电 感引起的电压振荡造成电流过零检测电路的误 触发,在 DP9128 内部设计有最短关断时间模



块(典型值 2us)。芯片的最长关断时间典型值为 250us。

● ED 开路保护(自恢复式)

故障发生时,系统的开关频率开始增加而电感电流续流到零时间开始缩短。当电感电流续流到零的时间小于 5.0us 时,MOSFET 停止导通同时芯片进入到自动重启和 VDD 振荡模式。在 VDD 振荡模式里,VDD 管脚电压在 5.3V 和 7.3V 之间震荡。当 VDD 振荡模式持续 32 个周期后,芯片重新开始工作,如果故障仍然存在,则再重复以上过程,否则系统进入到正常工作模式下。

$$V_{\text{LED_OVP}}\left(V\right) \!=\! \frac{I_{\text{PK}} \!\times\! L}{T_{\text{dem_OVP}}} \!\cong\! \frac{500 mV}{Rcs\left(\Omega\right)} \!\!\times\! \frac{L}{5us}$$

其中:

L--- 降压型电路电感感量

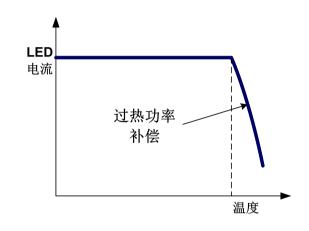
● 逐周期电流限制和前沿消隐

CS 管脚作为芯片的参考地,同时也用来检测电感电流。当 MOSFET 导通时,VDD 管脚和 CS 管脚之间的差分电压开始下降,当此差分电压大于峰值电流基准 500mV 时 MOSFET 关断。为了避免 MOSFET 导通瞬间的噪声引起错误检测,芯片设计有典型值为 500ns 的前沿消隐时间,在此时间内逐周期电流限制比较器停止工作且 MOSFET 不允许关断。

● 过热功率补偿(过热保护)

封装信息:

DP9128集成有内部过热功率补偿功能。当芯片的结温超过 165℃后,系统输出的电流开始逐渐降低,图 2 所示。在此模式下,输出功率和系统的温度都被降低,提高了系统的可靠性。



● 软驱动

DP9128 设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统 EMI 性能。

● PCB 设计

在设计DP9128 PCB 时,需要遵循以下指南:

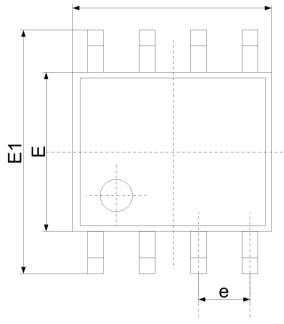
VDD 旁路电容---VDD 的旁路电容需要紧靠芯片VCC 管脚。

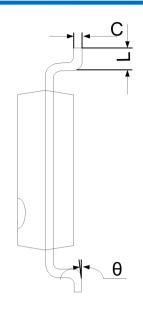
CS 采样电阻---CS 采样电阻和VDD 的旁路电容之间连接的铜箔要尽量的短。

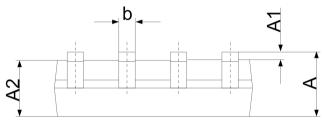
功率环路的面积--- 减小功率环路的面积,如功率电感、功率管、母线电容的环路面积,以及功率电感、续流二极管、输出电容的环路面积,以减小EMI 辐射。

CS 引脚----增加CS 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。









符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)		
	最小	最大	最小	最大	
Α	1.350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0.250	0.004	0.010	
A2	1.350	1.550	0.053	0.061	
b	0.330	0.510	0.013	0.020	
С	0.170	0.250	0.006	0.010	
D	4.700	5.100	0.185	0.200	
E	3.800	4.000	0.150	0.157	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244	
е	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)		
L	0.400	1.270	0.016	0.050	
θ	0°	8°	0°	8°	





MOS 电路操作注意事项:

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:

- ◆ 操作人员要通过防静电腕带接地。
- ◆ 设备外壳必须接地。
- ◆ 装配过程中使用的工具必须接地。
- ◆ 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

联系方式:

深圳 中山 苏州 (总部): (市场): (市场):

地址: 深圳市南山区高新南四道创维 **地址:** 广东省中山市古镇中兴大道17 **地址:** 江苏省苏州市平江区娄门路

半导体设计大厦西座7层号恰廷豪园5栋1301266号中创创意园15栋406电话: (86) 755-8256-5110电话: (86) 760-2236-5159电话: (86)512-6238-3645传真: (86) 755-8304-7953传真: (86) 760-2236-5159传真: (86)512-6238-3645邮箱: sales@depuw.com.com邮箱: sales@depuw.com.com邮箱: sales@depuw.com.com

声明

德普微确保以上信息准确可靠,同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。 使用者在将德普微的产品整合到任何应用的过程中,应确保不侵犯第三方知识产权威未按以上信息 所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失,德普微不负责任何法律责任。